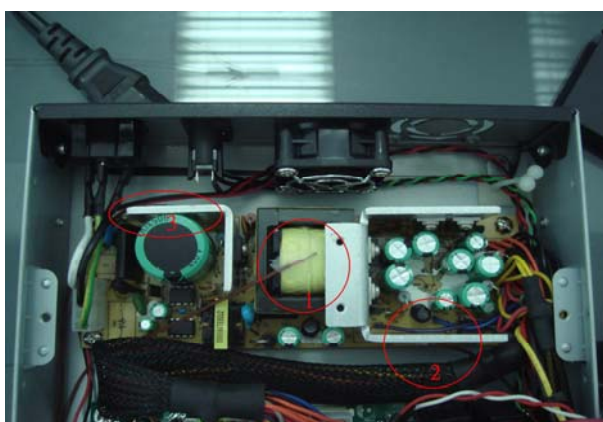
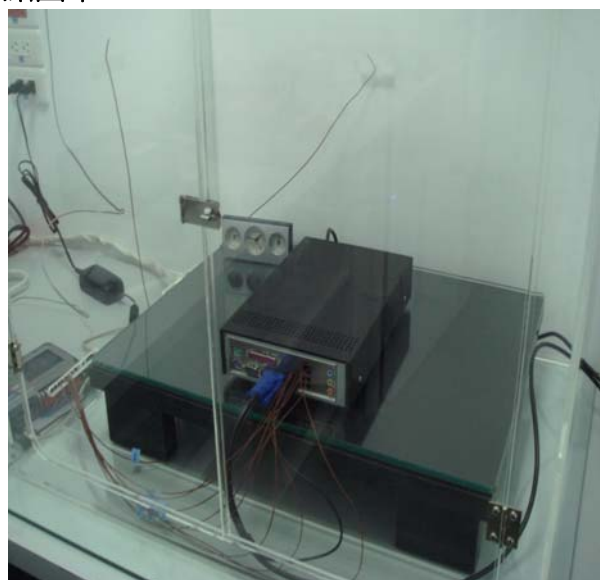
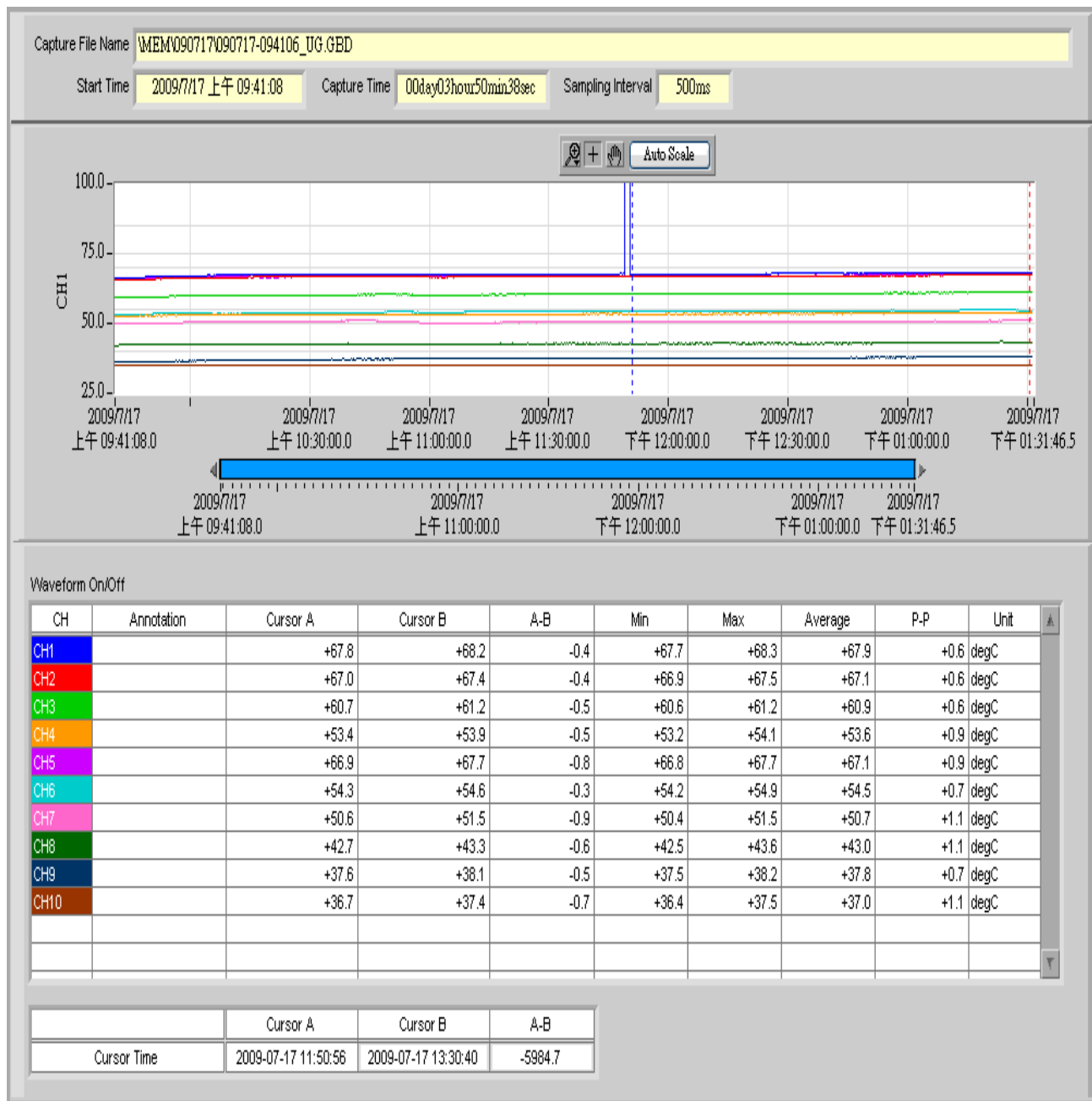


測試項目	測試 ThinClient 機箱內部裝置 4cm 風扇後溫度變化情況	
硬體規格	主機板: D945GCLF	CPU : Intel Atom230 @1.6 處理器
	記憶體 : DDR2-256RAM	HDD : SATA2.5 吋硬碟 X2
應用軟體	WINDOWS XP SP2 BURNING TEST 4.0 測試版	
測試時間	180 分鐘	
測試設定	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源供應器 料號 JA6719A090 2. 4CM 風扇 料號 JA6719A03A (4020) X1 無密封前面板左風扇孔 	
溫度測試位置	CPU、北橋、硬碟、記憶體、機箱內部。	

溫度打點圖示



儀器測試圖示



CH 溫度位置 比對說明	CH1>整流器	CH2>二次測 試	CH3>一次測 試	CH4>CPU 散 熱片	CH5>北橋散 熱片
		CH6>2.5 吋 HDD (左)	CH7>2.5 吋 HDD (右)	CH8> 機箱 內部	CH9>室溫

備註：.硬碟 SATA 介面容易與 CPU Cooler 阻礙
SATA 傳輸線 與 DC 電源線 不易整線